



2023 年度 Google 台灣硬體產品衝刺營



你是對 Google 硬體產品設計有興趣的大學生嗎？

Google 在台灣推出的硬體產品衝刺營計畫今年將邁入第三屆，並於 **2023 年 6 月 12 日至 9 月 1 日** 展開，軟硬體工程師們將帶你透過實作專案、設計產品、系統整合到測試模型，加強你在消費型電子產品領域的設計及開發技能，打造屬於你自己的產品！

計畫六大特色



精實的課程帶你學習包括微控制器、PCB 設計、組裝和測試等一些經常出現在消費性電子領域的工程基礎知識。



深入瞭解用於設計、構思和製造消費性產品原型的材料、資源和工具。



Google 工程師將在 12 週內擔任你的產品顧問及導師，提供專業的建議讓你的產品更上一層樓。



直接與來自不同背景和專業領域的 Googler 互動，有機會體驗 Google 的多元公司文化及企業精神。



你將與 3-5 位小組成員共同合作並從彼此身上學習和汲取靈感，一起創造令人驕傲的產品。



搶先認識 Google 的實習計畫和工程相關正職工作機會，學習面試技巧及履歷撰寫，為未來職涯鋪路。



**即日起開放報名
至 5 月 26 日截止**

報名資格：

- 計畫開始時年滿 18 歲。
- 現在就讀大二(含)以上及碩士班學生。
- 在電機、資工、製造、材料、機械、機電工程、產品設計領域攻讀學位者。
- 可每週投入 8 小時